# 低温固化系列导电银浆——笔记本键盘线路用

# 导电银浆 BY-8400 (无卤)

产品简介: BY-8400 导电银浆是上海宝银电子材料有限公司(BEMC)生产的一种挠曲性优良

的无卤银浆。它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成,适用于丝网印刷。

典型应用:本品是专为笔记本键盘线路研发的,同样适用于其他柔性印刷电路。

通用特点:有着良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度和极强的附着力。



#### 技术指标:

1人/1月4小:		
物理性能指标	测试方法	测试标准
外观	肉眼观察	浅灰色胶体
填料		银
气味		轻微
粘度(Pa.S)	NDJ-7 旋转式粘度计,II 转子,	10-20
	<b>75rpm,25</b> ℃	
细度 ( μ m )	刮板细度计	<10
固含量(wr%)		70 ± 2%
涂布面积(cm²/g)	取决于膜层厚度板	100-200
固化后性能指标	测试方法	测试标准
浆料方阻(mΩ/□)	万用表	12-14
附着力	3M810 胶带,垂直拉	无脱落
硬度(H)	中华铅笔	≥2
工作温度(℃)	线路温度	<70
电阻 (Ω)	干膜厚5μm±1μm、键盘回路	<500
	电阻	
挠曲性 (Ω)	线宽 1mm, 2 公斤力×180°外	ΔR/R 小于 300%
	折×1分钟×3次	

# 使用说明及指引:

基 材:在 PET 和 PC 等片材上均可使用。

搅 拌:使用前彻底搅拌均匀。

稀 释:本品搅拌均匀后即可使用,建议不加稀释剂。如需稀释,需使用专用稀释剂 X-2200 稀释,建议按小于银浆重量比例的 3%进行稀释,稀释后重新搅拌均匀。如添加稀释剂超过上述标准,产品质量和性能不予保证。

印 刷:本品在 PET 和 PC 等片材上均可使用,固化后的膜厚和最终电阻受诸多相关因素影响。如网板的大小、张力、刮胶硬度、角度和速度、感光浆厚度等。

### 推荐固化工艺:

厚 度: 干膜 4-6 μ m

丝 网:用 200-300 目聚酯丝网或不锈钢丝网

IR 烘道: 150℃×1.5 分钟 蜗牛炉: 150℃×6 分钟

### 储存条件及保质期:

密封保存于干燥、阴凉处、贮存温度在 5-25℃; 未开封罐装、保质期为 6 个月。